Inhaltsverzeichnis

Vo	rwor	t		5
1	Ein	führung	in die Oszillographenmesstechnik	5
_	1.1		eines	
	1.2	Aufhau	und Arbeitsweise eines Oszilloskops	6
	1.3	Bedien	ung eines Oszilloskops	1
	1.4	Lemzie	el-Test	,
	1.1	Demzie	11-1000	_
2	Lin	eare und	nichtlineare Widerstände	3
-	2.1		eine Eigenschaften	
	2.2		lerstände	
	~	2.2.1	Eigenschaften von Festwiderständen	5
		2.2.2	Bauarten von Festwiderständen	
		2.2.2.1	Schichtwiderstände	
		2.2.2.2	Widerstände in der Mikromodultechnik	
		2.2.2.3	Drahtwiderstände	
	2.3		bare Widerstände	
	2.5	2.3.1	Einstellbare Schichtwiderstände	
		2.3.1	Einstellbare Drahtwiderstände	
	2.4		aturabhängigkeit von Widerständen	
	2.4	Uainiait	erwiderstände und Kaltleiterwiderstände	J 7
	2.3	2.5.1	Heißleiterwiderstände	
		2.5.1.1		
			Aufbau und Arbeitsweise	
		2.5.1.2	Kennwerte und Grenzwerte	
		2.5.1.3	Anwendungen	
		2.5.2	Kaltleiterwiderstände	
		2.5.2.1	Aufbau und Arbeitsweise	,
		2.5.2.2	Kennwerte und Grenzwerte (siehe auch Bild 2.25)	
		2.5.2.3	Anwendungen	J
	2.6		ngsabhängige Widerstände	
		2.6.1	Aufbau und Arbeitsweise	
		2.6.2	Kennwerte und Grenzwerte	
		2.6.3	Anwendungen	
	2.7	Lernzie	l-Test	5
•	T 7	, ,		-
3	Kor	idensato	ren und Spulen	/
			ät	
	3.2		satoren	
		3.2.1	Allgemeines	
		3.2.2	Bauarten von Kondensatoren	
		3.2.2.1	Papierkondensatoren, Kunststoffkondensatoren (Folienkondensatoren) 52	2
		3.2.2.2	Metall-Papier-Kondensatoren (MP-Kondensatoren)	3
		3.2.2.3	Metall-Kunststoff-Kondensatoren (MK-Kondensatoren)	
		3.2.2.4	Keramikkondensatoren	
		3.2.2.5	Elektrolytkondensatoren	4



			Einstellbare Kondensatoren
	3.3	Konden	sator im Gleichstromkreis
		3.3.1	Kondensatorladung
		3.3.2	Kondensatorenergie
		3.3.3	Kondensatorentladung
	3.4	Konden	sator im Wechselstromkreis
		3.4.1	Durchlass von Wechselstromschwingungen 60
		3.4.2	Kapazitiver Blindwiderstand 61
		3.4.3	Phasenverschiebung und Zeigerdiagramm
		3.4.4	Verlustfaktor und Verlustwinkel
	3.5	Reihen-	und Parallelschaltung von Kondensatoren
		3.5.1	Reihenschaltung
		3.5.2	Parallelschaltung
	3.6		
	5.0	3.6.1	Induktivität
		3.6.2	Bauarten von Spulen
			Luftspulen
			Eisenkernspulen
	3.7		n Gleichstromkreis
	3.1	3.7.1	Magnetfeldaufbau (Einschaltvorgang)
			Sandamanaria (Emschattvorgang)
		3.7.2	Spulenenergie
	2.0	3.7.3	Magnetfeldabbau (Ausschaltvorgang)
	3.8		
		3.8.1	Auf- und Abbau des Magnetfeldes
		3.8.2	Phasenverschiebung und Zeigerdiagramm
		3.8.3	Induktiver Blindwiderstand
		3.8.4	Verlustfaktor und Güte
		3.8.5	Wickeln von Spulen
	3.9		und Parallelschaltung von Spulen
		3.9.1	Reihenschaltung
		3.9.2	Parallelschaltung
		3.10	Lernziel-Test
4	Free		hängige Zwei- und Vierpole
	4.1	Allgeme	eines
		4.1.1	Zweipole
		4.1.2	Vierpole
	4.2	Reihens	chaltung von R und C
	4.3	Reihens	chaltung von R und L
	4.4	RC-Glie	ed
	4.5		ed
	4.6	RL-Glie	
	4.7	LR-Glie	
	4.8	-	gkreise
		4.8.1	Reihenschaltung von R, L und C
		4.8.2	Reihenschwingkreise
		4.8.3	Parallelschaltung von R, L und C
		4.8.4	Parallelschwingkreise
	4.9		ratalleischwingkreise
	4.7	4.9.1	
		4.9.1	
		4.9.2	Integrationsvorgang
		4.9.1	Einfluss des sneisenden Generators 98

	4.10	CR-Glie	d als Differenzierglied	. 99
		4.10.1	Arbeitsweise	
		4.10.2	Differentiationsvorgang	. 99
		4.10.3	Einfluss des speisenden Generators	
	4 11		-Test	
	7.11	LCITIZIC		
5	Hall	bleiterdi	oden	. 103
	5.1	Halbleit	erwerkstoffe	. 103
	5.2	Aufbau	eines Halbleiterkristalls	104
	5.3	Figenlei	tfähigkeit	105
	5.4	n-Silizi	m	106
	5.5	n Silizii	m	107
	5.6	p-Silizit	gang	100
	3.0		gang	. 109
		5.6.1	pn-Übergang ohne äußere Spannung	. 109
		5.6.2	pn-Übergang mit äußerer Spannung	. 112
	5.7		veise von Halbleiterdioden	. 115
		5.7.1	Einkristall-Halbleiterdioden	. 115
		5.7.2	Vielkristall-Halbleiterdioden	
	5.8	Schaltve	rhalten von Halbleiterdioden	. 121
	5.9	Tempera	turverhalten von Halbleiterdioden	. 122
	5.10	Halbleit	erdioden als Gleichrichter	. 123
		5.10.1	Einweg-Gleichrichterschaltung (Einpuls-Mittelpunktschaltung M 1)	. 123
		5.10.2	Mittelpunkts-Zweiweg-Gleichrichterschaltung (Zweipuls-	
			Mittelnunktschaltung M 2)	126
		5.10.3	Mittelpunktschaltung M 2)	
		5.10.5	Brückenschaltung B 2)	127
	5 11	Ualhlait	erdioden als Schalter	129
			r von Halbleiterdioden	
	3.12			
		5.12.1	Flächendioden	
		5.12.2	Spitzendioden	. 130
		5.12.3	Leistungsdioden (Gleichrichter)	. 131
			on Halbleiterdioden	
	5.14	Kennwe	rte und Grenzwerte	. 133
	5.15	Lernziel	-Test	. 135
_				
6		bleiterdi	oden mit speziellen Eigenschaften	. 137
	6.1		n	. 137
		6.1.1	Allgemeines	. 137
		6.1.2	Zenereffekt	. 137
		6.1.3	Lawineneffekt	. 138
		6.1.4	Durchbruchverhalten	. 138
		6.1.5	Regeneration der Sperrschicht	. 139
		6.1.6	Kennlinien, Kennwerte, Grenzwerte	.139
		6.1.7	Anwendungen	
		6.1.8	Temperaturkompensation	144
	60		itsdioden	1/5
	6.2		Aufbau und Arbeitsweise	
		6.2.1		
		6.2.2	Kennlinien, Kennwerte, Grenzwerte	
		6.2.3	Anwendungen	
	6.3		ioden (Esakidioden)	. 149
		6.3.1	Aufbau und Arbeitsweise	
		6.3.2	Kennwerte und Grenzwerte	. 151
		6.3.3	Anwendungen	. 151

			dioden							
	0.5	6.5.1	Lufbau und Arbeitsweise	• •		٠.	•		٠.	153
		6.5.2 H	Lennwerte und Grenzwerte	• •	• •	• •	•			155
			Inwendungen							
		0.3.3	Dioden (Hot-Carrier-Dioden)	• •	• •	• •	•	• •	• •	156
	6.6									
			aufbau und Arbeitsweise							
			Tennwerte und Grenzwerte							
			nwendungen							
	6.7	Lernziel-	Test		• •		•	• •	• •	157
7	D*	1	sistoren							150
/		lare Tran	sistoren	• •	• •		•	• •		159
	7.1	Aligemei	nes				٠	• •	٠.	159
	7.2		eise von pnp-Transistoren							
	7.3	Arbeitsw	eise von npn-Transistoren			٠.	٠		٠.	163
	7.4	Spannung	en und Ströme beim Transistor			٠.	•			165
	7.5	Kennlinie	nfelder und Kennwerte (Emittergrundschaltung)				•			167
		7.5.1	Eingangskennlinienfeld							168
		7.5.2	Ausgangskennlinienfeld							169
		7.5.3	tromsteuerungskennlinienfeld							170
			Rückwirkungskennlinienfeld							
		7.5.5	Vierquadrantenkennlinienfeld							172
	7.6	Wahl des	Transistorarbeitspunktes							173
	7.7		des Transistors							
	7.8	Restströn	e, Sperrspannungen und Durchbruchspannungen							180
			Lestströme							
			perrspannungen							
			Durchbruchspannungen							
	7.9	Übersten	rungszustand und Sättigungsspannungen				Ċ			183
	7 10	Transisto	verlustleistung	• •			•	• •	•	184
	7.10	7.10.1	Verlustleistung und Verlusthyperbel	• •		٠.	•	• •	• •	184
			Kühlung von Transistoren							
	7 11	Temperat	ureinfluss und Arbeitspunktstabilisierung	٠.		٠.	•	• •		197
			-Rauschen							
	7.14	7.12.1 U	Jrsachen des Rauschens			٠.	•	٠.	٠.	107
		7.12.1	Viderater des Rauschens	• •		٠.	٠	• •	• •	109
		7.12.2 T	Viderstandsrauschen	• •			•	• •		189
	7 12		auschzahl und Rauschmaß							
	7.13		daten							
			Cennwerte							
			ignalkennwerte							
		7.13.1.20	ileichstromverhältnis				٠			193
		7.13.1.31	estströme und Durchbruchspannungen				•			193
		7.13.1.48	perrschichtkapazitäten							193
		7.13.1.5	Grenzfrequenzen							194
		7.13.1.6 V	Värmewiderstände							194
		7.13.1.7 I	auschmaß							194
		7.13.1.87	ransistor-Schaltzeiten							194
		7.13.2	renzwerte							195
		7.13.2.1 I	löchstzulässige Sperrspannungen							195
		7.13.2.2 H	löchstzulässige Ströme							195
			löchstzulässige Verlustleistungen							
		7.13.2.4 I	löchstzulässige Temperaturen		•	•			•	195
		7133 I	atenhlätter	• •		٠.	•			106

	7.14	Anwendungen
		7.14.1 Transistorschalterstufen
		7.14.2 Transistorverstärker
		7.14.2.1 Einstufige Verstärker
		7.14.2.2 Mehrstufige Verstärker
		7.14.3 Verstärker-Grundschaltungen
	715	Lemziel-Test
	1.13	Lemziei-Test
3	Uni	polare Transistoren
	8.1	Sperrschicht-Feldeffekttransistoren (JFET)
		8.1.1 Aufbau und Arbeitsweise
		8.1.2 Kennlinien, Kennwerte, Grenzwerte
		8.1.3 Anwendungen
	8.2	MOS-Feldeffekttransistoren (IG-FET)
	0.2	8.2.1 Aufbau und Arbeitsweise
		8.2.1.1 Allgemeines
		0.2.1.1 Aligentenes
		8.2.1.2 Anreicherungstyp
		8.2.1.3 Verarmungstyp
		8.2.1.4 Sperrschichtaufbau und Kanalabschnürung
		8.2.2 Kennlinien, Kennwerte, Grenzwerte
		8.2.3 Temperaturabhängigkeit
		8.2.4 Verlustleistung
		8.2.5 Anwendungen
		8.2.5.1 Sourceschaltung
		8.2.5.2 Drainschaltung
		8.2.5.3 Gateschaltung
	0.2	
	8.3	Dual-Gate-MOS-FET
	8.4	Unijunktiontransistoren (UJT)
	8.5	Lernziel-Test
)	Inte	grierte Schaltungen
	9.1	Allgemeines
	9.2	Integrationstechniken
	7.2	9.2.1 Monolithtechnik (Halbleiterblocktechnik)
		9.2.2 Hybridtechnik
		9.2.2.1 Dünnfilmtechnik
		9.2.2.2 Dickschichttechnik
	9.3	Analoge und digitale integrierte Schaltungen
		9.3.1 Digitale IC
		9.3.2 Analoge IC
	9.4	Integrationsgrad und Packungsdichte
	9.5	Vor- und Nachteile integrierter Schaltungen
	9.6	Nanotechnik
	7.0	9.6.1 Ergebnisse der Nanotechnik
		9.6.2 Festkörperspeicher in Nanotechnik
	0.7	Operationsverstärker
	9.7	
		9.7.1 Einführung
		9.7.2 Aufbau und Arbeitsweise
		9.7.3 Idealer Operationsverstärker
		9.7.4 Realer Operationsverstärker
		9.7.5 Anwendungen
	9.8	Lernziel-Test

10	Thyristoren	240
IU	10.1 Vierschichtdioden (Thyristordioden)	2/10
	10.1.1 Aufbau und Arbeitsweise	240
	10.1.2 Kennwerte und Grenzwerte	251
	10.1.3 Anwendungen	255
	10.2 Thyristoren (rückwärtssperrende Thyristortrioden)	253
	10.2.1 Aufbau und Arbeitsweise	
	10.2.2 Schaltverhalten	258
	10.2.3 Kennwerte und Grenzwerte	261
	10.2.4 Anwendungen	
	10.2.4.1 Thyristor im Wechselstromkreis	263
	10.2.4.2 Thyristor im Gleichstromkreis	265
	10.3 Thyristortetroden	266
	10.3.1 Aufbau und Arbeitsweise	266
	10.3.2 Kennwerte und Grenzwerte	267
	10.3.3 Anwendungen	
	10.4 GTO-Thyristoren	
	10.4.1 Aufbau und Arbeitsweise	. 268
	10.4.2 Kennwerte und Grenzwerte	
	10.4.3 Anwendungen	
	10.5 Lernziel-Test	
	10.5 Lettiziei-Test	
	T	
11	Diac und Triac	
	11.1 Diac	273
	11.1.1 Zweirichtungsdioden	
	11.1.1.1 Aufbau und Arbeitsweise	
	11.1.1.2 Kennwerte und Grenzwerte	
	11.1.2 Zweirichtungs-Thyristordioden	
	11.1.2.1 Aufbau und Arbeitsweise	275
	11.1.2.2 Kennwerte und Grenzwerte	275
	11.1.3 Anwendung von Diac	276
	11.2 Triac	
	11.2.1 Aufbau und Arbeitsweise	276
	11.2.2 Triggermodes	279
	11.2.3 Kennwerte und Grenzwerte	
	11.3 Steuerungen mit Diac und Triac	
	11.4 Lernziel-Test	
12	Fotohalbleiter	205
12	Potonaidiener	285
	12.1 Innerer fotoelektrischer Effekt	
	12.2 Fotowiderstände	286
	12.2.1 Aufbau und Arbeitsweise	
	12.2.2 Kennwerte und Grenzwerte	
	12.2.3 Anwendungen	288
	12.3 Fotoelemente und Solarzellen	288
	12.3.1 Aufbau und Arbeitsweise	288
	12.3.1.1 Silizium-Fotoelemente	288
	12.3.1.2 Selen-Fotoelemente	292
	12.3.2 Kennwerte und Grenzwerte	294
	12.3.3 Anwendungen	295
	12.4 Fotodioden	295
	12.4.1 Author and Arbeitsweige	205

	12.4.2	Kennwerte und Grenzwerte
	12.4.3	Anwendungen
		sistoren
	12.5.1	Aufbau und Arbeitsweise
	12.5.2	Kennwerte und Grenzwerte
	12.5.2	Anwendungen
		ristoren Fototharistortanden
		ristoren, Fotothyristortetroden
	12.6.1	Aufbau und Arbeitsweise
	12.6.2	Kennwerte und Grenzwerte
	12.6.3	Anwendungen
		lioden (LED)
	12.7.1	Grundlagen
	12.7.2	Aufbau und Arbeitsweise
	12.7.3	Technologie der LED
	12.7.4	Bauformen
	12.7.5	Versorgungsschaltungen
	12.7.6	LED-Farben
	12.7.7	Anwendungen
	12.7.8	Wirkungsgrad
	12.7.9	Lebensdauer, Temperatureinflüsse
		Vorteile / Nachteile zu konventionellen Leuchtmitteln
	12.7.11	Kennwerte und Grenzwerte
	12.8 Halbleit	erlaser
	12.9 Lichtwe	Illenleiter
	12.10 Opto-K	oppler
		Aufbau und Arbeitsweise
		Kennwerte und Grenzwerte
		Anwendungen
	12.11 Lernzie	l-Test
13	Halhlaitarha	uelemente mit speziellen Eigenschaften
13	12 1 Hallgen	eratoren
	13.1.1	Halleffekt
	13.1.1	Hallspannung
	13.1.3	Aufbau
	13.1.4	Kennwerte und Grenzwerte
	13.1.5	Anwendungen
		ten
	13.2.1	Aufbau
	13.2.2	Widerstandsänderung
	13.2.3	Kennwerte und Grenzwerte
	13.2.4	Anwendungen
	13.3 Magnet	dioden
	13.3.1	Aufbau
	13.3.2	Widerstandsänderung
	13.3.3	Kennwerte und Grenzwerte
	13.3.4	Anwendungen
	13.5.7	phängige Halbleiterbauelemente
	13.4.1	Piezoeffekt
	13.4.1	Piezohalbleiter
	13.3 Flussigh	cristall-Bauteile
	13.3.1	Flüssige Kristalle (LCD, engl. Liquid Crystal Device)

	13.5.2 Aufbau von Anzeigebauteilen	329
	13.5.3 Anwendungen	332
	13.6 Thin-Film-Transistor(TFT)-LCD-Bildschirme	332
	13.7 Plasma-Displays (PDP = Plasma Display Panel)	
	13.8 Lernziel-Test	336
	13.6 Leniziei-iest	330
14	Elektronen- und Ionenröhren	337
	14.1 Thermoemission	
	14.2 Röhrendiode (Zweipolröhre, Vakuumdiode)	337
	14.3 Triode (Dreipolröhre)	330
	14.3.1 Kennlinien	
	14.3.2 Kennwerte	
	14.3.3 Anodenrückwirkung	
	14.3.4 Spannungsverstärkung	342
	14.3.5 Anodenverlustleistung	
	14.4 Tetrode (Vierpolröhre)	. 344
	14.5 Pentode (Fünfpolröhre)	. 344
	14.5.1 Kennlinien	345
	14.5.2 Kennwerte	345
	14.5.3 Spannungsverstärkung	
	14.5.4 Vor- und Nachteile der Pentode gegenüber der Triode	
	14.6 Elektronenstrahlröhren	
	14.6.1 Strahlerzeugungssystem	
	14.6.2 Strahlbündelungssystem	
	14.6.3 Strahlablenksystem	
	14.6.4 Leuchtschirm	
	14.6.5 Stromkreis der Elektronenstrahlröhren	
	14.7 Ionenröhren	
	14.7.1 Stoßionisation	
	14.7.2 Gasdiode	
	14.7.3 Glimmröhren	. 354
	14.7.3.1 Aufbau und Arbeitsweise	. 354
	14.7.3.2 Anwendungen	.354
	14.8 Fotozellen	
	14.8.1 Fotoemission	
	14.8.2 Aufbau und Arbeitsweise	
	14.8.2.1 Vakuumfotozellen	357
	14.8.2.2 Gasfotozellen	358
	14.9 Lernziel-Test	250
	14.9 Lettizier-test	. 339
15	Lösungen der Lernziel-Tests	. 360
	hang	260
υä	tenblätter	. 369
CI-	ossar	270
JIL	JSSAI	. 5/6